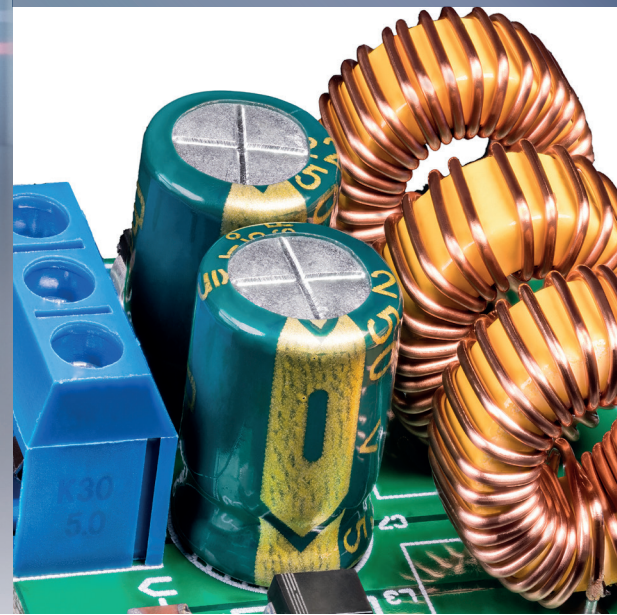




从上方进行的极
高效 THT 质量控
制



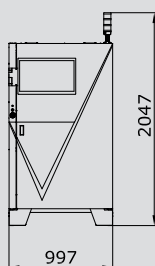
iS6052 THT
PCB 顶面焊锡连接点检查



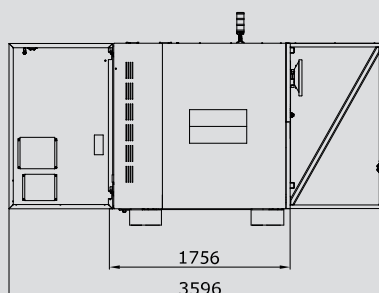
技术规格

iS6052 THT

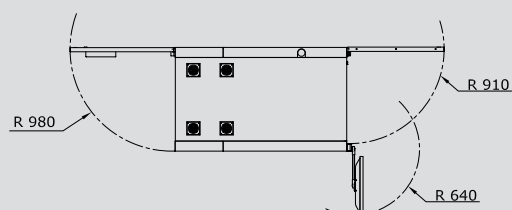
正视图



侧视图



俯视图



尺寸单位:mm

iS6052 THT		
检测范围		2D 位置
摄像头技术		XMe THT
	倾斜视角摄像头	
	百万像素摄像头数量	4
	直角摄像头	
	分辨率	12 μm
检测速度	视野范围	50 mm x 50 mm
		最高达 60 cm ² /s
软件	用户界面	Viscom vVision
	统计进程控制	Viscom vSPC / SPC, 开放式接口 (可选)
	验证维修站	Viscom vVerify
	远程诊断	Viscom SRC (可选)
	编程站	Viscom PST34 (可选)
系统计算机	操作系统	Windows®
	处理器	Intel®Core™i7
PCB (印刷电路板) 处理	PCB (印刷电路板) 尺寸	600 mm x 508 mm *
	PCB (印刷电路板) 支架	选配
	传送高度	900 – 950 mm ± 20 mm
	宽度调整	自动
	传送方案	单轨传送系统
	PCB (印刷电路板) 夹紧装置	气动
	上方通行高度	最大 115 mm
其他系统数据	下方通行高度	50 mm; 40 mm, 包括 PCB 支架
	定位单元	同步线性电机
	接口	SMEMA, Hermes
	能源要求	230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 – 6 bar 的工作压力
	系统规格	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (宽 x 长 x 高)
	重量	约 820 – 920 kg

规格和其它系统信息如有变更, 恕不另行通知。详情以订购时的信息为准, 可能与此处所述有所不同。

* PCB 尺寸取决于配置。需选择长板选项。
基本配置为 440 mm x 508 mm。需额外收费